

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION**

**中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 \***

**(於開曼群島註冊成立之有限公司)**

**(股份代號：00981)**

**中 芯 國 際 截 至 2025 年 12 月 31 日 止 三 個 月 未 經 審 核 業 績 公 佈**

除非以下額外說明，本合併財務信息係依國際財務報告準則編製且表達。

- 2025 年第四季的銷售收入為 2,488.7 百萬美元，2025 年第三季的銷售收入為 2,381.8 百萬美元，2024 年第四季的銷售收入為 2,207.3 百萬美元。
- 2025 年第四季毛利為 478.1 百萬美元，2025 年第三季毛利為 522.8 百萬美元，2024 年第四季毛利為 499.0 百萬美元。
- 2025 年第四季毛利率為 19.2%，2025 年第三季毛利率為 22.0%，2024 年第四季毛利率為 22.6%。
- 2025 年未經審核的全年銷售收入為 9,326.8 百萬美元，2024 年全年銷售收入 8,029.9 百萬美元。
- 2025 年未經審核的全年本公司擁有人應佔利潤為 685.1 百萬美元，相較於 2024 年全年本公司擁有人應佔利潤 492.7 百萬美元增加 39.1%，主要是由於本年晶圓銷量增加、產能利用率上升及產品組合變動所致。

以下為本公司及其子公司(「本集團」)於 2026 年 2 月 10 日就截至 2025 年 12 月 31 日止三個月的未經審核業績公佈全文。

除非特別指明，所有貨幣以美元列賬。

中國上海— 2026 年 2 月 10 日— 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至 2025 年 12 月 31 日止三個月的綜合經營業績。

\*僅供識別

以下聲明為前瞻性陳述，基於目前的預期並涵蓋風險和不確定性。

## 2026 年第一季指引

本公司預期國際財務報告準則下的指引為：

- 季度收入環比持平。
- 毛利率介於 18%至 20%的範圍內。

## 管理層評論

公司四季度實現銷售收入 24.89 億美元，環比增長 4.5%，毛利率為 19.2%，產能利用率保持在 95.7%。

2025 年，半導體產業鏈向本土化切換帶來的重組效應貫穿全年。根據未經審核的財務數據，2025 年公司銷售收入為 93.27 億美元，同比增長 16.2%。毛利率為 21.0%，同比上升 3.0 個百分點。2025 年公司資本開支為 81.0 億美元。年底折合 8 吋標準邏輯月產能為 105.9 萬片，同比增加約 11 萬片。出貨總量約 970 萬片，年平均產能利用率為 93.5%，同比提升 8 個百分點。

展望 2026 年，對中芯國際而言，產業鏈回流的機遇與存儲大週期帶來的挑戰並存。綜合各因素，公司給出的一季度指引為：銷售收入環比持平，毛利率在 18%-20%之間。在外部環境無重大變化的前提下，公司給出的 2026 年指引為：銷售收入增幅高於可比同業的平均值，資本開支與 2025 年相比大致持平。

## 電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：2026 年 2 月 11 日(星期三)

時間：上午 8:30-9:30

### 網上會議

會議將在 <https://edge.media-server.com/mmc/p/n9dpeqkv>

做線上直播。

### 電話會議

請提前通過 <https://register-conf.media-server.com/register/Blbce15e90f959464aa1592bb5413eachf>

註冊電話會議。

### 網上重播

會議結束約 1 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

[https://www.smics.com/tc/site/company\\_financialSummary](https://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary)

---

## 關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司 ( 香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981 )，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供 8 吋和 12 吋晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8 吋和 12 吋晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立營銷辦事處、提供客戶服務。

詳細信息請參考中芯國際網站 <https://www.smics.com>。

---

## 前瞻性陳述

本公佈可能載有(除歷史數據外)前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行假設、期望、信念、計劃、目標及預測而作出。中芯國際使用包括(但不限於)「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「前景」和其他類似的表述，以識別前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其它可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載數據有重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯國際量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、設備、零備件、原材料、軟件及服務支援短缺、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的知識產權訴訟、宏觀經濟狀況、貨幣匯率波動及地緣政治風險。

## 2025年第四季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利除外)

	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	季度比較	2024 年 第四季度	年度比較
收入	2,488,710	2,381,822	4.5%	2,207,281	12.8%
銷售成本	(2,010,589)	(1,859,011)	8.2%	(1,708,270)	17.7%
毛利	478,121	522,811	-8.5%	499,011	-4.2%
經營開支	(179,501)	(171,742)	4.5%	(284,544)	-36.9%
經營利潤	298,620	351,069	-14.9%	214,467	39.2%
其他收入，淨額	(72,117)	(13,993)	415.4%	140,791	N/A
除稅前利潤	226,503	337,076	-32.8%	355,258	-36.2%
所得稅開支	(23,128)	(21,610)	7.0%	(84,312)	-72.6%
本期利潤	<b>203,375</b>	<b>315,466</b>	-35.5%	<b>270,946</b>	-24.9%
以下各方本期應佔利潤：					
本公司擁有人	172,851	191,758	-9.9%	107,587	60.7%
非控制性權益	30,524	123,708	-75.3%	163,359	-81.3%
本期利潤	<b>203,375</b>	<b>315,466</b>	-35.5%	<b>270,946</b>	-24.9%
毛利率	19.2%	22.0%		22.6%	
每股盈利 <sup>(1)</sup>					
基本	\$0.02	\$0.02		\$0.01	
攤薄	\$0.02	\$0.02		\$0.01	

附注：

(1) 基於2025年第四季加權平均普通股8,000百萬股(基本)及8,013百萬股(攤薄)；2025年第三季加權平均普通股7,988百萬股(基本)及8,009百萬股(攤薄)；2024年第四季7,975百萬股(基本)及7,998百萬股(攤薄)。

- 2025年第四季的銷售收入為2,488.7百萬美元，相較於2025年第三季的2,381.8百萬美元上升4.5%。銷售收入上升主要由於2025年第四季晶圓銷量增加及產品組合變動所致。
- 2025年第四季的銷售成本為2,010.6百萬美元，2025年第三季為1,859.0百萬美元。
- 2025年第四季的毛利為478.1百萬美元，2025年第三季為522.8百萬美元。
- 2025年第四季的毛利率為19.2%，2025年第三季為22.0%，毛利率下降主要是由於折舊增加所致。
- 2025年第四季的經營開支為179.5百萬美元，2025年第三季為171.7百萬美元。變動的主要原因請詳見下文經營開支。
- 2025年第四季的其他收入，淨額為損失72.1百萬美元，2025年第三季為損失14.0百萬美元。變動的主要原因請詳見下文其他收入，淨額。

## 收入分析

收入分析			
以地區分類	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	2024 年 第四季度
中國區	87.6%	86.2%	89.1%
美國區	10.3%	10.8%	8.9%
歐亞區	2.1%	3.0%	2.0%
以服務類型分類	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	2024 年 第四季度
晶圓	92.4%	95.2%	92.5%
其他	7.6%	4.8%	7.5%
晶圓收入分析			
以應用分類	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	2024 年 第四季度
智能手機	21.5%	21.5%	24.2%
電腦與平板	11.8%	15.2%	19.1%
消費電子	47.3%	43.4%	40.2%
互聯與可穿戴	7.2%	8.0%	8.3%
工業與汽車	12.2%	11.9%	8.2%
以尺寸分類	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	2024 年 第四季度
8 吋晶圓	22.8%	23.0%	19.4%
12 吋晶圓	77.2%	77.0%	80.6%

## 產能

- 月產能由 2025 年第三季的 1,022,750 片折合 8 吋標準邏輯增加至 2025 年第四季 1,058,750 片折合 8 吋標準邏輯。

## 銷量及產能利用率

	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	季度比較	2024 年 第四季度	年度比較
銷售晶圓 <sup>(1)</sup>	2,514,970	2,499,465	0.6%	1,991,761	26.3%
產能利用率 <sup>(2)</sup>	95.7%	95.8%		85.5%	

附注：

(1) 折合 8 吋標準邏輯。

(2) 產能利用率按產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

## 資本開支概要

- 2025 年第四季資本開支為 2,407.5 百萬美元，2025 年第三季為 2,394.2 百萬美元。2025 年全年資本開支約為 81.0 億美元。

## 詳細財務分析

### 毛利

以千美元計	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	季度比較	2024 年 第四季度	年度比較
銷售成本	2,010,589	1,859,011	8.2%	1,708,270	17.7%
折舊及攤銷	926,559	804,406	15.2%	788,055	17.6%
其他製造成本	1,084,030	1,054,605	2.8%	920,215	17.8%
毛利	478,121	522,811	-8.5%	499,011	-4.2%
毛利率	19.2%	22.0%		22.6%	

### 折舊及攤銷

以千美元計	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	季度比較	2024 年 第四季度	年度比較
折舊及攤銷	1,069,773	995,857	7.4%	849,263	26.0%

### 經營開支

以千美元計	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	季度比較	2024 年 第四季度	年度比較
經營開支	179,501	171,742	4.5%	284,544	-36.9%
研究及開發開支	239,676	203,147	18.0%	217,035	10.4%
一般及行政開支	145,680	42,346	244.0%	166,851	-12.7%
銷售及市場推廣開支	8,109	10,553	-23.2%	11,466	-29.3%
金融資產減值虧損淨額	(196)	3,769	不適用	(502)	-61.0%
其他經營收入	(213,768)	(88,073)	142.7%	(110,306)	93.8%

- 2025 年第四季的研究及開發開支從 2025 年第三季的 203.1 百萬美元增加至 239.7 百萬美元。變動主要由於 2025 年第四季研究及開發活動增加所致。
- 2025 年第四季的一般及行政開支從 2025 年第三季的 42.3 百萬美元增加至 145.7 百萬美元。變動主要由於 2025 年第四季開辦開支增加所致。
- 其他經營收入變動主要是由於本季度確認的政府資金收入增加所致。

### 其他收入，淨額

以千美元計	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	季度比較	2024 年 第四季度	年度比較
其他收入，淨額	(72,117)	(13,993)	415.4%	140,791	N/A
利息收入	75,908	99,385	-23.6%	107,850	-29.6%
財務費用	(108,633)	(97,323)	11.6%	(75,342)	44.2%
匯兌收益	6,956	5,478	27.0%	4,215	65.0%
其他(虧損)/收益，淨額	(61,896)	(16,873)	266.8%	97,363	不適用
應佔聯營企業與合營企業損益	15,548	(4,660)	不適用	6,705	131.9%

### 息稅折舊及攤銷前利潤

以千美元計	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度	2024 年 第四季度
本期利潤	203,375	315,466	270,946
財務費用	108,633	97,323	75,342
折舊及攤銷	1,069,773	995,857	849,263
所得稅開支	23,128	21,610	84,312
<b>息稅折舊及攤銷前利潤</b>	<b>1,404,909</b>	<b>1,430,256</b>	<b>1,279,863</b>
利潤率	8.2%	13.2%	12.3%
<b>息稅折舊及攤銷前利潤率</b>	<b>56.5%</b>	<b>60.0%</b>	<b>58.0%</b>

### 資金流動性

以千美元計	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度
存貨	3,629,802	3,490,757
預付款及預付經營開支	67,518	82,912
貿易及其他應收款項	1,432,684	1,376,558
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	380,857	381,981
以攤餘成本計量的金融資產	4,150,600	5,308,072
衍生金融工具	87,151	18,677
現金及現金等價物	5,872,500	3,481,713
歸類為持作待售資產	3,917	3,917
<b>流動資產總額</b>	<b>15,625,029</b>	<b>14,144,587</b>
貿易及其他應付款項	2,965,981	2,968,329
合同負債	599,378	717,899
借款	2,593,077	3,595,623
租賃負債	7,493	10,759
遞延收益	188,930	189,903
預提負債	409,749	422,786
衍生金融工具	18,994	82,419
流動稅項負債	33,462	28,156
<b>流動負債總額</b>	<b>6,817,064</b>	<b>8,015,874</b>
現金比率 <sup>(1)</sup>	0.9	0.4
速動比率 <sup>(2)</sup>	1.8	1.3
流動比率 <sup>(3)</sup>	2.3	1.8

附注：

- (1) 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總額。  
(2) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總額。  
(3) 流動比率為流動資產總額除以流動負債總額。

### 資本結構

以千美元計	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度
現金及現金等價物	5,872,500	3,481,713
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產-流動 <sup>(1)</sup>	380,857	381,981
以攤餘成本計量的金融資產 <sup>(2)</sup>	5,682,865	7,521,544
<b>庫存資金總計</b>	<b>11,936,222</b>	<b>11,385,238</b>
借款-流動	2,593,077	3,595,623
借款-非流動	9,994,773	7,912,678
租賃負債	8,331	11,867
<b>有息債務總計</b>	<b>12,596,181</b>	<b>11,520,168</b>
淨債務 <sup>(3)</sup>	659,959	134,930
權益	35,020,523	33,076,364
有息債務權益比 <sup>(4)</sup>	36.0%	34.8%
淨債務權益比 <sup>(5)</sup>	1.9%	0.4%

附注：

- (1) 主要包含結構性存款和貨幣基金。
- (2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。
- (3) 有息債務總計減庫存資金總計。
- (4) 有息債務總計除以權益。
- (5) 淨債務除以權益。

### 現金流量概要

以千美元計	2025 年 第四季度	2025 年 第三季度
經營活動所得現金淨額	1,343,934	941,112
投資活動所用現金淨額	(1,546,087)	(2,062,136)
融資活動所得/(所用)現金淨額	2,561,778	(489,594)
匯率變動的影響	31,162	9,656
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	2,390,787	(1,600,962)



中芯國際集成電路製造有限公司  
簡明合併損益及其他綜合收益表  
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	2025年12月31日 (未經審核)	2025年9月30日 (未經審核)
收入	2,488,710	2,381,822
銷售成本	(2,010,589)	(1,859,011)
毛利	478,121	522,811
研究及開發開支	(239,676)	(203,147)
銷售及市場推廣開支	(8,109)	(10,553)
一般及行政開支	(145,680)	(42,346)
金融資產減值虧損，淨額	196	(3,769)
其他經營收入	213,768	88,073
經營開支	(179,501)	(171,742)
經營利潤	298,620	351,069
其他收入，淨額	(72,117)	(13,993)
除稅前利潤	226,503	337,076
所得稅開支	(23,128)	(21,610)
<b>本期利潤</b>	<b>203,375</b>	<b>315,466</b>
其他綜合收益：		
其後期間或會重新歸類為損益的項目		
外幣報表折算差異	15,247	11,663
現金流量套期	72,286	(30,719)
<b>本期綜合收益總額</b>	<b>290,908</b>	<b>296,410</b>
以下各方應佔期內利潤：		
本公司擁有人	172,851	191,758
非控制性權益	30,524	123,708
	203,375	315,466
以下各方應佔期內綜合收益總額：		
本公司擁有人	260,443	172,702
非控制性權益	30,465	123,708
	290,908	296,410

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	2025年12月31日 (未經審核)	2025年9月30日 (未經審核)
<b>資產</b>		
<i>非流動資產</i>		
不動產、廠房及設備	32,557,778	31,213,807
使用權資產	374,956	380,556
無形資產	20,397	21,887
於聯營企業的投資	1,309,570	1,274,591
於合營企業的投資	79	78
遞延稅項資產	35,212	31,397
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	810,501	140,685
以攤餘成本計量的金融資產	1,532,265	2,213,472
其他資產	5,521	5,492
非流動資產總額	36,646,279	35,281,965
<i>流動資產</i>		
存貨	3,629,802	3,490,757
預付款及預付經營開支	67,518	82,912
貿易及其他應收款項	1,432,684	1,376,558
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	380,857	381,981
以攤餘成本計量的金融資產	4,150,600	5,308,072
衍生金融工具	87,151	18,677
現金及現金等價物	5,872,500	3,481,713
	15,621,112	14,140,670
分類為持有待售資產	3,917	3,917
流動資產總額	15,625,029	14,144,587
<b>總資產</b>	<b>52,271,308</b>	<b>49,426,552</b>

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	2025年12月31日 (未經審核)	2025年9月30日 (未經審核)
<b>權益及負債</b>		
<i>股本及儲備</i>		
普通股	32,002	31,999
股份溢價	14,394,785	14,393,091
其他儲備	154,677	155,840
保留盈餘	6,858,206	6,685,355
本公司擁有人應佔權益	21,439,670	21,266,285
非控制性權益	13,580,853	11,810,079
總權益	35,020,523	33,076,364
<i>非流動負債</i>		
借款	9,994,773	7,912,678
租賃負債	838	1,108
遞延稅項負債	60,207	62,391
遞延收益	377,903	358,137
非流動負債總額	10,433,721	8,334,314
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	2,965,981	2,968,329
合同負債	599,378	717,899
借款	2,593,077	3,595,623
租賃負債	7,493	10,759
遞延收益	188,930	189,903
預提負債	409,749	422,786
衍生金融工具	18,994	82,419
流動稅項負債	33,462	28,156
流動負債總額	6,817,064	8,015,874
總負債	17,250,785	16,350,188
<b>權益及負債合計</b>	<b>52,271,308</b>	<b>49,426,552</b>

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	2025年12月31日 (未經審核)	2025年9月30日 (未經審核)
<b>經營活動：</b>		
本期利潤	203,375	315,466
折舊及攤銷	1,069,773	995,857
應佔聯營企業與合營企業損益	(15,548)	4,660
其他虧損，淨額	61,896	16,873
營運資金的變動及其他	24,438	(391,744)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>1,343,934</b>	<b>941,112</b>
<b>投資活動：</b>		
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(693,519)	(65,922)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得款項	35,100	71,118
取得以攤餘成本計量的金融資產	(461,312)	(150,473)
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項	2,085,076	528,200
取得不動產、廠房及設備	(2,506,484)	(2,474,789)
出售不動產、廠房及設備所得款項	2,498	137
取得無形資產	(66)	(3,579)
出售土地使用權的所得款項淨額	-	27,597
對聯營企業的注資	(26,941)	(21,060)
出售聯營企業股權所得款項	13,732	22,952
收取聯營企業的股息	-	4,664
結算衍生金融工具所得/(所付)款項	5,829	(981)
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(1,546,087)</b>	<b>(2,062,136)</b>
<b>融資活動：</b>		
借款所得款項	3,622,112	224,871
償還借款	(2,685,356)	(727,255)
償還租賃負債本金部分	(3,549)	(3,463)
就股份激勵計劃發行股份所得款項	549	34,846
非控制性權益資本注資	1,646,967	-
結算衍生金融工具所付款項	(18,945)	(18,593)
<b>融資活動所得/(所用)現金淨額</b>	<b>2,561,778</b>	<b>(489,594)</b>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	31,162	9,656
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	2,390,787	(1,600,962)
期初現金及現金等價物	3,481,713	5,082,675
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>5,872,500</b>	<b>3,481,713</b>

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
董事會秘書/公司秘書  
郭光莉

上海，2026年2月10日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

劉訓峰

**非執行董事**

魯國慶

陳山枝

楊魯閏

黃登山

**獨立非執行董事**

范仁達

劉明

吳漢明

陳信元